

9の専門技術展を同時開催!

JPCA 2012 Show
第42回国際電子回路産業展

主催: 社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
特別協力: 台湾貿易センター (TAITRA)、EMSOne (予定)



2012プリント配線板技術展

PWB Tech 2012
2012プリント配線板技術展

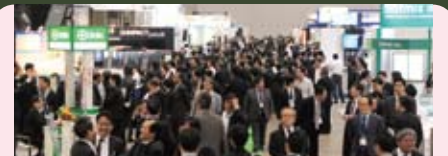
プリント配線板・材料、設計・プロセス技術の世界最大級総合見本市



2012半導体パッケージング・部品内蔵技術展

Module JAPAN 2012
2012半導体パッケージング・部品内蔵技術展

モジュール基板・材料、設計・開発支援・検査に必要なあらゆる半導体PKG技術が展覧する専門技術展



2012機器・半導体受託生産システム展

EMS JAPAN 2012
2012機器・半導体受託生産システム展

電子回路実装基板とモジュール実装基板、IC製造・実装・組立受託技術・サービスの展示会

ラージエレクトロニクスショー2012
共催: 社団法人日本電子回路工業会・半導体産業新聞(産業タイムズ社)
Co-Sponsored by: JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association The Semiconductor Industry News (Sangyo Times, Inc.)

共 催: 社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)・半導体産業新聞 ((株) 産業タイムズ社)



プリントエレクトロニクス最適生産システム展

PE PROCESS 2012
PE最適生産システム展

最新の大面積・有機・プリントエレクトロニクス技術の専門展示会



部品・MEMS/デバイス産業総合資機材展

Device Engineering 2012

半導体、パワーデバイス、MEMSセンサーなどに必要な装置、部品、材料、技術に特化した専門技術展



LED/OLED応用技術展

SS Lighting 2012

LED・有機ELデバイスの開発・製造技術、照明器具の設計・製造技術、次世代照明が展覧

JIEP 2012
マイクロエレクトロニクスショー
第26回 最先端実装技術・パッケージング展
主催: 社団法人エレクトロニクス実装学会 (JIEP)



第26回最先端実装技術・パッケージング展 2012マイクロエレクトロニクスショー

最先端将来技術を中心とした、エレクトロニクス実装分野の技術を先導する技術展示会

JISSO PROTEC 2012
第14回 実装プロセステクノロジー展
主催: 社団法人日本ロボット工業会 (JARA)



第14回実装プロセステクノロジー展 JISSO PROTEC 2012

エレクトロニクス製造・実装に関する装置技術部品・材料が一堂に展覧する専門技術展

ものづくりフェスタ2012
併催: 第18回半導体オブ・ザ・イヤー2012
受賞製品・技術発表会



夢をカタチに

共催: JPCA 産業タイムズ社

次世代アプリ開発支援技術展
ハード/ソフトウェア・開発環境・ツールにおける設計トータルソリューション専門技術展

2012
6.13 WED 水 ~ **15** FRI 金 10:00~17:00
東京ビッグサイト
■ 運営: 社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
公式サイト **www.jpcaashow.com**

開催出展の
ご案内

JPCA Show 2012 ラージエレクトロニクスショー2012
2012マイクロエレクトロニクスショー JISSO PROTEC 2012 開催にあたり

社団法人日本電子回路工業会(JPCA)、社団法人エレクトロニクス実装学会(JIEP)、社団法人日本ロボット工業会(JARA)並びに半導体産業新聞(株式会社産業タイムズ)では、2012年6月13日(水)~15日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて「JPCA Show 2012/ラージエレクトロニクスショー 2012/2012マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC 2012」及び「ものづくりフェスタ2012」を開催致します。

エレクトロニクスを実現する様々な業種、業態は今、大きな変革の時期にあり、特に日本の電子回路産業、エレクトロニクス実装業界は、このパラダイムシフトの波の中、次世代へ向けた新たな方向へと舵を切らねばなりません。

この様なあらゆる概念が激変する状況下、4つの展示会を主催・運営するJPCA、JIEP、JARAは、来年2012年にそれぞれ大きな節目を迎えます。JPCAは創立50周年、JIEPは、2つの学術団体合併発足15周年を2013年に控え、その前身であった社団法人ハイブリッドマイクロエレクトロニクス協会(SHM)設立から45年、JARAも創立40周年という非常に大きな節目をそれぞれ迎えることとなります。各団体それぞれ約半世紀という歴史と、これから将来の発展に向けた50年をどう生き抜いてゆか、互いに更なる協力、協調体制を築きながらグローバルエレクトロニクス産業の成長に対し、業界最大イベントである4つの展示会を通して国内外へ「日本のものづくり」を示して参る所存であります。

2012年は、新たな事業領域の拡大と産業勃興・育成を目的とした「プリントエレクトロニクス最適生産システム展」や、より機器開発の上流部との連携を進めるための「次世代アプリ開発支援技術展」を「ものづくりフェスタ2012」内に設置する等、新たな試みや、2011年に引き続き、ユーザ、特に開発設計担当者が抱える技術課題に即応する機能別展示区分を充実させてゆく等、拡張した企画を持って開催して参ります。

つきましては、JPCA Show 2012/ラージエレクトロニクスショー 2012/2012マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC 2012の開催趣旨をご理解いただき、皆様の積極的なご出展並びにご参加を心よりよろしくお願い申し上げます。

JPCA創立50周年
JIEP合併発足14周年
JARA創立40周年
記念事業

4展示会記念年
総称名称募集

JPCA創立50周年、JIEP合併発足14周年、JARA創立40周年という節目の年を記念しまして、「JPCA Show」、半導体産業新聞との共催による「ラージエレクトロニクスショー」、エレクトロニクス実装学会主催の「マイクロエレクトロニクスショー」、日本ロボット工業会主催の「JISSO PROTEC」の4つの展示会をこの節目の年に併せ、また次の50年後も来場者、出展者に愛される事を願い、4展示会を包含する総称、共通名称を2011年のご来場者全員へ公募し、2012年の展示会にて発表させていただきます。

※応募方法につきましてはメールマガジン「JPCAメール」をご覧ください。



展示会運営委員会
委員長
山本 治彦



社団法人日本電子
回路工業会会長
小西 誠治

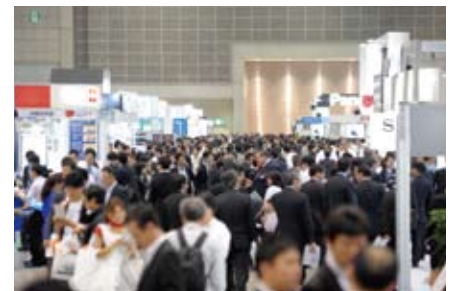


社団法人エレクトロ
ニクス実装学会会長
嶋田 勇三



社団法人日本ロボッ
ト工業会会長
稲葉 善治

- **JPCA Show 2012** (第42回国際電子回路産業展)
構成展示会: **2012 プリント配線板技術展 PWB Tech 2012**
2012 半導体パッケージング・部品内蔵技術展 Module Japan 2012
2012 機器・半導体受託生産システム展 EMS Japan 2012
主 催: 社団法人日本電子回路工業会(JPCA)
特別協力: 台湾貿易センター(TAITRA)、EMSSOne(予定)
- **ラージエレクトロニクスショー2012**
構成展示会: **2012 プリントエレクトロニクス最適生産システム展 PE PROCESS 2012 NEW**
2012 LED/OLED応用技術展 SS(Solid-State) Lighting 2012
2012 部品・MEMS/デバイス産業総合資機材展 Device Engineering 2012
共 催: 社団法人日本電子回路工業会(JPCA)・半導体産業新聞(株)産業タイムズ社)
- **2012マイクロエレクトロニクスショー**(第26回最先端実装技術・パッケージング展)
主 催: 社団法人エレクトロニクス実装学会(JIEP)
- **JISSO PROTEC 2012**(第14回実装プロセステクノロジー展)
主 催: 社団法人日本ロボット工業会(JARA)



■ **目的:**
あらゆる電子・情報通信・制御機器に使用される電子回路・実装技術や将来に渡り広く使用・普及されるラージエレクトロニクス(プリントエレクトロニクス等)の設計から製造、信頼性確保、流通に至る製品展示により技術情報の提供・提案をはかり、併せて電子回路業界及び関連業界全体の発展に寄与する。

■ **会期:** 2012年6月13日(水)~15日(金) 午前10時~午後5時

■ **会場:** 東京ビッグサイト 東展示棟・会議棟(予定)

■ **後援:** 経済産業省(予定)

■ **特別協力:** 一般社団法人カメラ映像機器工業会(CIPA)、社団法人組込みシステム技術協会(JASA)

■ **海外協力:**
世界電子回路業界団体協議会(WECC)加盟団体: CPCA(中国印制電路行業協會)、EIPC(欧州電子回路協會)、HKPCA(香港線路板協會)、IPC(米国電子回路協會)、IPCA(印度電子回路工業会)、KPCA(韓国電子回路産業協會)、TPCA(台湾電路板協會)

■ **協賛:**
RP産業協会、宇宙航空研究開発機構、映像情報メディア学会、画像センシング技術研究会、画像電子学会、加映映像機器工業会、合成樹脂工業協会、産業安全技術協会、産業技術総合研究所、自動車技術会、写真感光材料工業会、情報サービス産業協会、情報処理学会、全国中小企業情報化促進センター、全国鍍金工業組合連合会、T-Engineフォーラム、電気安全環境研究所、電気学会、電気機能材料工業会、電気設備学会、電子情報技術産業協会、電子情報通信学会、電池工業会、銅箔工業会、日本アミューズメントマシン工業協会、日本医療機器工業会、日本医用光学機器工業会、日本医療器材工業会、日本印刷産業連合会、日本オーディオ協会、日本音響学会、日本火災報知機工業会、日本画像医療システム工業会、日本金型工業会、日本機械工業連合会、日本記録メディア工業会、日本金属熱処理工業会、日本計量機器工業連合会、日本検査機器工業会、日本光学測定機工業会、日本産業機械工業会、日本試験機工業会、日本自動車研究所、日本自動車工業会、日本自動車部品工業会、日本自動認識システム協会、日本照明器具工業会、日本真空協会、日本真空工業会、日本精密測定機器工業会、日本接着剤工業会、日本セラミックス協会、日本電気協会、日本電気計測器工業会、日本電機工業会、日本電気制御機器工業会、日本電球工業会、日本電子部品信頼性センター、日本電線工業会、日本配線器具工業会、日本半導体製造装置協会、日本表面処理機材工業会、日本品質保証機構、日本ファインセラミックス協会、日本分析化学会、日本分析機器工業会、日本ベアリング工業会、日本遊技関連事業協会、日本溶剤リサイクル工業会、日本溶接協会、光産業技術振興協会、ビジネス機械・情報システム産業協会、表面技術協会、ファインセラミックスセンター、マイクロマシンセンター、次世代プリントエレクトロニクス技術研究組合、太陽光発電技術研究組合、技術研究組合次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構、技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター、次世代化学材料評価技術研究組合、技術研究組合光電子融合基盤技術研究所、技術研究組合BEANS研究所、ステレオフィリップ技術研究組合、技術研究組合単層CNT融合新材料研究開発機構、プリントエレクトロニクス研究会(予定)
※法人格の掲載は省略させて頂いております。

■ **メディアパートナーズ:**
イブロス、インコム、化学工業日報社、Gichoビジネスコミュニケーションズ、DMカードジャパン、電子ジャーナル、電波新聞社、日刊工業新聞社、日経BP社、日本経済新聞社、フジサンケイビジネスアイ、プリント回路ジャーナル、CircuitTree(米国)、Degitimes(台湾)、Electronique International(仏国)、Emerald Group Publishing(英国)、PC FAB(米国)、Printed Circuit News(英国)(予定)

■ **運営:** 社団法人日本電子回路工業会(JPCA)

■ **入場料:** 1,000円(税込) ※招待券持参者及びインターネットでの事前登録者は無料

お客様へ真のソリューションをご提供するために刷新する展示会

ラージエレクトロニクスショー2011

刷新

・2011 プリントドエレクトロニクス技術展

ラージエレクトロニクスショー2012

NEW

・2012 プリントドエレクトロニクス
最適生産システム展



PE PROCESS 2012
PE 最適生産システム展

ものづくりフェスタ2011

刷新

・夢をカタチに一次世代アプリ開発支援セミナー

ものづくりフェスタ2012

NEW

・次世代アプリ開発支援技術展



次世代アプリ開発支援技術展

2010年の展示会から、JPCA がまとめた「電子回路将来産業ビジョン」の技術的打ち手に代表される幾つか、例えば放熱ソリューションや部品内蔵、高速・高周波対応技術、ラージエレクトロニクスの核となるプリントドエレクトロニクス、LED/OLED 技術や様々な機能性材料・製品技術が各社ブースを中心に会場の至るところで発表・提案されております

2012年もこれらのシーズを国内外のアプリケーションサイドへご理解頂き、実際の機器製品、デバイス、ハードウェアに組み込まれる或いは実際の生産に使用されるような環境を整えるために、JPCA Show 並びにラージエレクトロニクスショーの構成展示会において、ご来場されるユーザが直面する課題解決のために、各展示会を機能別に区分・集積致します。

従来の電子回路基板製造、電子回路実装基板製造技術を核としながらも、アプリケーションサイド（商品設計担当、LSI 製品設計担当）が新製品・新商品を世に出すための比較検討、コストパフォーマンスに優れ、現在の技術よりもより良く、差別化が図れる、又は将来に繋がる情報をスピーディかつリーズナブルに探し出し、出展者とのマッチングを可能とするユーザフレンドリー展示会へと構成展示会を刷新し、横断的技術（機能）テーマ毎のブース或いはゾーン展示を工夫して参ります。

各展示会（構成展示会含む）と横断的機能別展示技術テーマの相関関係

機能別展示技術テーマ	JPCA Show	Printed Tech 2012 2012プリント配線技術展	Module JAPAN 2012 2012年最新ICパッケージ組立技術展	EXIS JAPAN 2012 2012最新・半導体実装生産システム展	ラージエレクトロニクスショー	PE PROCESS 2012 PE 最適生産システム展	Device Engineering 2012 部品・MEMS/デバイス 産業総合資機材展	SS Lighting 2012 LED/OLED 応用技術展	マイクロエレクトロニクスショー	JISSO PROTEC
高放熱対策（サーマルマネージメント）										
高速・高周波 EMI/EMC 対策										
高耐圧対策										
部品内蔵 / 三次元 PKG 化対策										
省エネ・省資源対策										
低コスト化対策										

最新機器を実現する「ものづくり」トータルソリューションに特化した、世界最大級の「グローバル・サーキット・コンベンション」

あらゆる機器開発に不可欠なソフトとハードをつなぐ設計ソリューション展示会
ものづくりフェスタ2012「次世代アプリ開発支援技術展」への出展受付中!!

夢をカタチに
次世代アプリ開発支援技術展

2011年に開始した「夢をカタチに次世代アプリ開発支援セミナー」から、あらゆる機器を構成するブロック「無線・高周波ブロック」「電源・マネージメントブロック」「機器制御回路ブロック」「画像処理・表示回路ブロック」毎のハードウェア・ソフトウェア・開発支援ツール・受託開発サービスが一堂に会する設計トータルソリューション専門展示会を新設。ものづくりに欠かせない全てのソリューション技術の集大成を多くの技術者・マネージメント層に広くアピールいたします。

◆共催：社団法人日本電子回路工業会 (JPCA) ・ 半導体産業新聞 (株) 産業タイムズ社

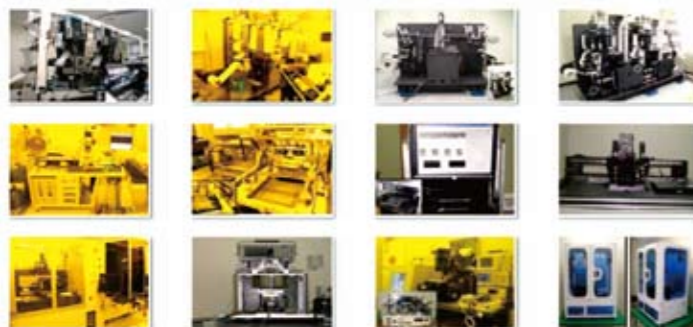
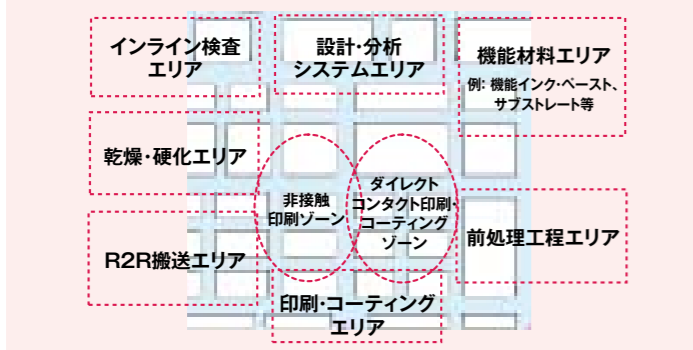
主な出展対象品目

- ▼ハードウェア (各種コントロールユニット、デバイス、メモリ、IPコア、FPGA、アナログIC、他)
- ▼ソフトウェア (OS、デバイスドライバ、ミドルウェア、データベース、セキュリティ関連、ユーザビリティ関連、他)
- ▼関連支援ツール (言語系、デバッグツール、計測器、検証ツール、設計ツール、機能・構造設計ツール、各種管理ツール、他)
- ▼受託開発サービス (デザインセンタ、設計サービス、コンサルティング、試作・製造受託、IP流通サービス、他)

併催 第18回半導体オプ・ザ・イヤー／電子機器分解特別展示

プリントドエレクトロニクス最適生産システム展 PE PROCESS 2012

次世代照明、ディスプレイ、有機太陽電池、アンテナ、RFIDタグ、メモリ、センサモジュール、プリントドエレクトロニクス基板等、PE応用製品への期待が高まる中、実現化プロセス技術も確立しつつあります。「PE最適生産システム展 (PE PROCESS2012)」では、設計から製品化までの最適生産ライン構築を検討する専門家へ向けた専門技術展示会として「第1回プリントドエレクトロニクスコンベンション (PEC JAPAN)」と共にご提案致します。



今、全世界が期待するプリントドエレクトロニクスにおけるプロセス、装置、材料、アプリケーション動向を各専門分野の担当者の方々に詳細に解説頂く「第1回プリントドエレクトロニクスコンベンション (PEC JAPAN)」と共に真剣に生産・導入を検討の極限られた専門家に向けたクローズド専門展示会をラージエレクトロニクスショーに設置します。

注目のプリントドエレクトロニクス (PE) 最適生産システムにフォーカスした展示会を設置
「プリントドエレクトロニクス最適生産システム展」への出展受付中!!



基調講演

業界を牽引するトップ企業、次世代企業のキーパーソンによる技術・業界展望、パネルディスカッションを予定

最先端実装技術シンポジウム

エレクトロニクス実装学会主催による聴講者・講演者対話重視型の実装技術深掘シンポジウム。
※ご出展者へはご来場誘致に最適な無料招待券を配付

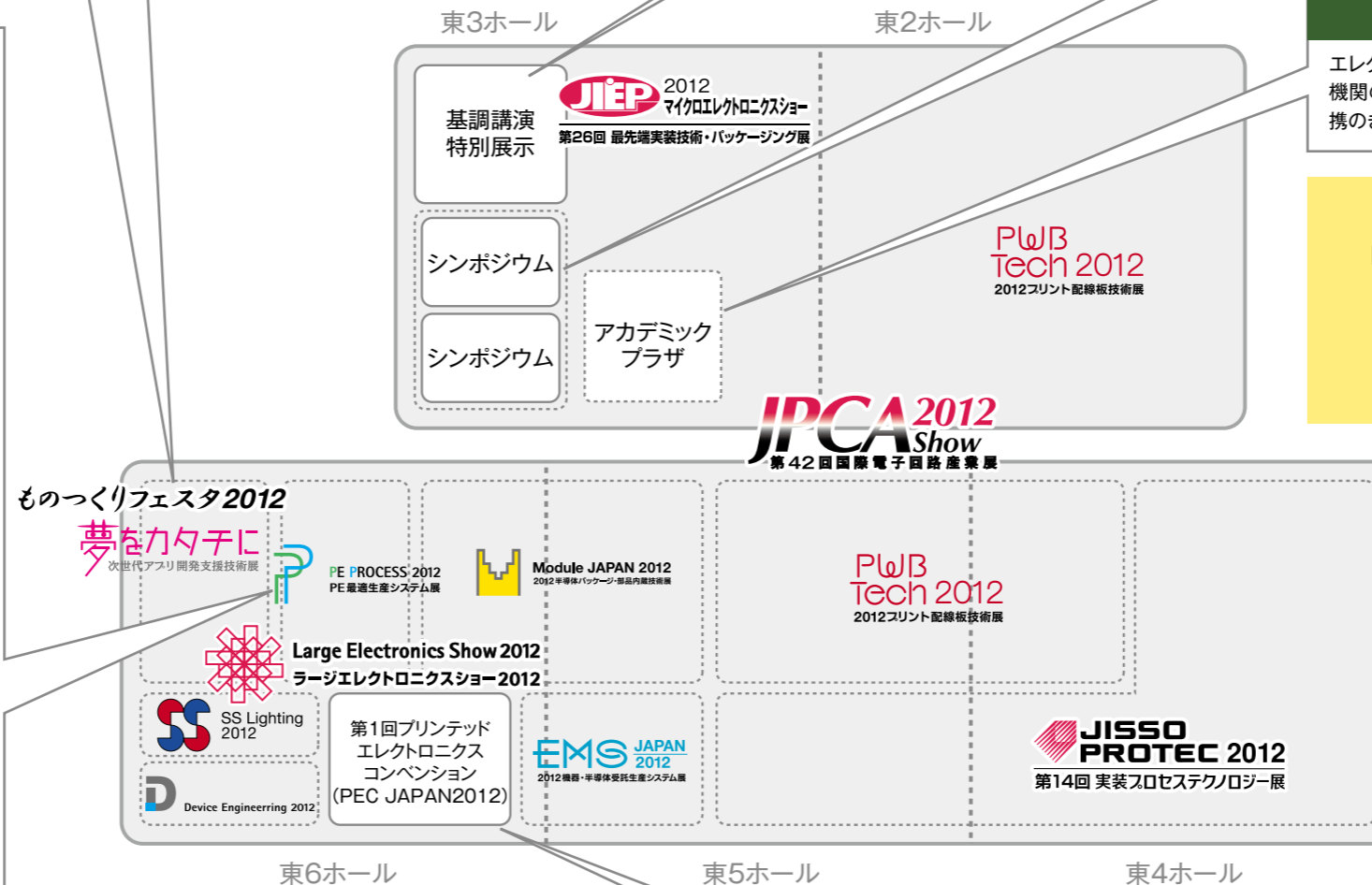


アカデミックプラザ

エレクトロニクス実装学会が主催するアカデミックプラザは、大学研究室・公的研究機関の産業界・来場者へ向けたブース展示と研究成果発表は、新しい技術開発・提携のきっかけ作りの場として産学連携強化をご提供しております。

展示会実績 (2011年実績)

- 昨年の展示会実績
- ・来場者数 **103,393名** (実登録者数: 31,091名)
 - ・出展者数 **455社・団体**
 - ・小間数 **1,508小間**



電子機器分解セミナー

毎回多くの来場者で賑わう電子機器分解セミナー

出展者製品・技術セミナー

(NPIプレゼンテーション・PROTECセミナー)
出展者は無料にて発表参加いただける出展者による来場者のための情報発信セミナー。

第1回プリントドエレクトロニクスコンベンション (PEC JAPAN 2012)

全世界が注目するプリントドエレクトロニクスの最新技術開発・応用動向を専門分野担当者に詳細に解説頂きます。

特別展示・オープンセミナー

電子回路製造の基礎教育講座「ぶりんとばんじゅくセミナー」や「環境セミナー」等、毎回多くの聴講者で賑わうオープンセミナー企画は、新入社員から業界動向探求者まで様々な来場者のニーズに応える環境です。



■ 出展小間

基本小間サイズ：1小間9㎡ (3m×3m)
 出展基本小間料金：通常価格 430,500円(税込) / 1小間
 会員価格* 367,500円(税込) / 1小間
 ※会員価格適用者：JPCA会員 / JIEP賛助会員 / JARA会員・賛助法人会員 / 半導体産業新聞年間購読法人

ご好評につき本年も次の特別割引を実施させていただきます。

● 主催3団体会員出展者様には…

JPCA会員 / JIEP賛助会員 / JARA会員・賛助会員で2011年11月18日(金)(第1期申込締切日)までの出展お申込者に限り会員限定期間限定早期割引価格：320,250円(税込) / 1小間を適用させていただきます。【通常価格の約25% OFF】

● 2011年ご出展実績からの増小間半額適用…

2011年展示会にご出展頂きました出展者様(会員限定)で、2012年に小間を増やして頂く場合には、感謝の気持ちを込めて、2012年の増小間分小間料金は、昨年に引き続き1律50% OFFとさせていただきます。

また、2011年の増小間分(2010年または間近のご出展実績からの増小間分)についても同様に、小間料金半額とさせていただきます。(2011年出展を見合わせた出展者様は、2010年以前(直近)の出展実績小間数からの増小間分が半額対象となります。)

さらに本年は協賛団体所属企業様にも特別割引を実施いたします。

● 協賛団体所属企業様は…

協賛団体所属企業価格：387,450円(税込) / 1小間【通常価格の10% OFF】

● 期間限定非会員様特別割引として…

協賛団体所属企業で2011年11月18日(第1期申込締切日)までの出展お申込者に限り早期特別割引を実施させていただきます。
 協賛団体所属企業期間限定早期割引価格：344,400円(税込) / 1小間【通常価格の20% OFF】

■ 角小間料金

角小間をご希望の出展者は、出展申込書にご記入の上、お申込下さい。小間位置を決定する際、優先的に角小間をお選びいただけます。ただし、角小間数には限りがございますので、お早目にお申し込み下さい。
 角小間料金：15,750円(税込) / 1小間(2小間が角に面する場合は、2倍となります。)

■ 申込小間数

申込小間数は1小間を単位として制限を設けません。

■ 申込方法

貴社の出展製品・技術・サービスに応じて、ご出展展示会をお選びいただき、別添の展示会「出展申込書」裏面の「出展規定」をご熟読頂き「出展申込書」をご記入の上、運営事務局までご送付下さい。

■ 申込先

JPCA 社団法人日本電子回路工業会【運営事務局】
 〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2F TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 e-mail: show@jpca.org
 担当：穴戸、樋口

■ 申込締切

2011年 11月18日(金) 第1期申し込み締切日 早割締切日
 2012年 2月10日(金) 第2期申し込み締切日 最終締切日

■ 支払期限

2012年3月9日(金)(一括支払いのみ)

■ 小間位置の決定

小間位置の決定：出展者説明会開催日(2012年3月22日(木)予定)に小間位置を決定します。

(1)小間位置は、原則として同一展示会における同一申込小間数、小間形態、機能別展示会技術テーマ等を考慮した展示レイアウトに基づき、角小間をお申し込みされた出展者の方を優先して、お申込の早い順番に選択して頂きます。なお、これに該当しない場合は、運営事務局が会場入口から近い小間位置から選択決定します。

(2)選択順位は、申込書を受理した順とし、事務局より連絡する受付番号を基本とします。

■ 小間申し込みの解除

出展申込者の都合により出展を取り消す場合(全てまたは一部)下記の通り解約料を申し受けます。

書面(郵便/ファックス/E-mail)による解約通知を受理した日		解約料
第一期申込者	第二期申込者	
2011年 11月18日(金)以前	2012年 2月10日(金)以前	小間料の 50%
2011年 11月19日(土)以降	2012年 2月11日(土)以降	小間料の 70%
2012年 3月 9日(金)まで	2012年 3月 9日(金)まで	小間料の100%
2012年 3月10日(土)以降		小間料の100%

■ アカデミックプラザ出展募集案内

JPCA Show 2012/ラージエレクトロニクスショー2012/2012マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC 2012では、(社)エレクトロニクス実装学会(JIEP)主催による産学連携強化を目的とした「アカデミックプラザ」を同時開催いたします。大学・研究機関・関連団体の最新研究活動・成果をブース展示や研究発表でご紹介し、産学連携強化とニュービジネス創出、企業との共同研究開発マッチングを促進します。大学・研究機関・関連団体の方々には、是非この機会をご利用頂き、産学連携のより一層の推進にお役立て下さい。

- 会 期：2012年6月13日(水)～15日(金)
- 会 場：東京ビッグサイト 東展示棟「JPCA Show/ラージエレクトロニクスショー/マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC 開催会場」内
- 出展対象：実装・電子技術分野全般(材料技術、回路・実装設計技術、高速高周波技術、電磁特性技術、信頼性析技術、電子部品・実装技術、光回路実装技術、環境調和型実装技術、半導体パッケージ技術、マイクロメカトロニクス実装技術、等)
- 募集対象：国内外大学・研究機関・関連団体(会期中、来場者への質疑応答等可能な範囲でお願いします。)
- 出展について
 学校各研究室による出展：1小間無料と研究成果口頭発表
- 申し込み方法：ご興味のある出展者の方は事務局までご連絡頂くか、公式Webサイトをご覧ください

ベーシック【無料】

- JPCAメール配信サービス
- 4展示会ポスター製作・配布
- オフィシャルWEBサイトへの掲載
- 展示会場内商談ルームの利用
- EXPO NAVI(展示会ガイドブック)への掲載
- プレスリリースの配布
- 一般来場者・VIP 来場者向けパンフレット(招待券付き)・出展者一覧・封筒セットのご提供

- 最先端実装技術シンポジウム聴講への招待
(社)エレクトロニクス実装学会(JIEP)が主催する最先端実装技術シンポジウムは毎回対話型のシンポジウムの無料聴講券をご提供いたします。

■ NPIプレゼンテーション

募集中

出展者が各社製品・技術PRなど、効果的にユーザにプレゼンテーションできる場としてセミナールームと発表に必要な機材を無料でご用意いたします。
本企画は、毎回多くの聴講者にご参加いただき、出展者並びに来場者の皆様から大変好評を得ております。

2011年度実績

セッション数 **12セッション**
トピックス数 **48トピック**
聴講者総数 **2,270名**

●申し込み方法:
ご興味のある出展者の方は事務局までご連絡頂るか公式Webをご覧ください。

機能別展示区分表示

2012展示会では、アプリケーションサイド設計担当者が直面する、解決したい課題に対応できる低炭素時代に欠かせない機能別区分を次の6つのテーマで出展者サイドがアピールできます。

- ◆高放熱対策技術
- ◆高速・高周波EMI/EMC対策技術
- ◆高耐圧対策技術
- ◆部品内蔵/3次元PKG化対策技術
- ◆省エネ・省資源対策技術
- ◆低コスト化対策技術

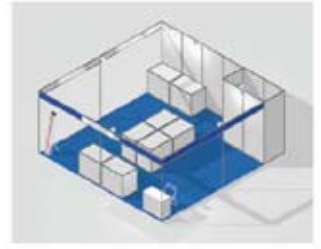
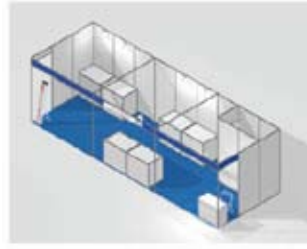
オプション【有料】

- EXPO NAVIへの広告掲載
会期中に全来場者に配布するEXPO NAVIにカラー広告を掲載
- サインバナー広告
会場内に設置する各種サインボードに広告掲載。出展ブースへの誘導PRにご利用下さい。
- WEBバナー広告
展示会オフィシャルWEBサイトにWEBバナー広告掲載
- 多目的ルーム・ストックルーム
会場内に出展者専用施設可能な個室をご用意いたします。
- 商談室レンタル
特定・少人数のお客様とのお商談・会議・プライベートセミナー等

ご出展お申込み頂く皆様へ標準パッケージブースのご案内

展示会開催当日に1時間前に出展製品、商品サンプル、説明用パネルや各種カタログ類を会場にお持ち頂くだけでご出展が可能となる様々なタイプの廉価版標準パッケージブースをご用意しております。

※仕様、価格に変更する場合があります。 ※詳細は別途ご案内いたします。



1小間/1面開放プラン	78,500円	2小間/1面開放プラン	124,000円	3小間/1面開放プラン	178,000円	4小間/ブロック3面開放プラン	223,000円
セットアイテム	数	セットアイテム	数	セットアイテム	数	セットアイテム	数
パラベット	一式	パラベット	一式	パラベット	一式	パラベット	一式
カーベット	9㎡	カーベット	18㎡	カーベット	27㎡	カーベット	36㎡
社名表示	一式	社名表示	一式	社名表示	一式	社名表示	一式
蛍光灯 40W	1灯	蛍光灯 40W	2灯	蛍光灯 40W	3灯	蛍光灯 40W	6灯
スポットライト 100W	2灯	スポットライト 100W	4灯	スポットライト 100W	6灯	スポットライト 100W	7灯
コンセント 100V	一ヶ所	コンセント 100V	一ヶ所	コンセント 100V	一ヶ所	コンセント 100V	一ヶ所
幹線工事	1.3Kw	幹線工事	1.6Kw	幹線工事	1.9Kw	幹線工事	2.2Kw
受付セット	一式	受付セット	一式	受付セット	一式	受付セット	一式
展示台	2台	展示台	4台	展示台	6台	展示台	8台
カタログスタンド	一式	カタログスタンド	一式	カタログスタンド	一式	カタログスタンド	一式

※税込金額になります

